

ビホナゾールクリーム1%「サワイ」

謹啓 時下益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。
平素は弊社製品につきまして格別のお引き立てを賜り厚くお礼申し上げます。
さて、この度、下記のとおり包装変更致しますのでご案内申し上げます。
今後とも、より一層のご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。

謹白

変更内容（概要）

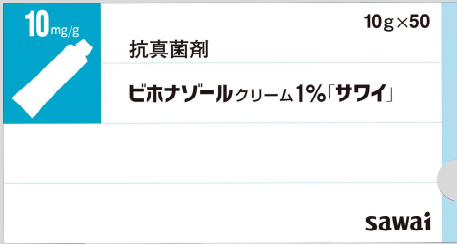
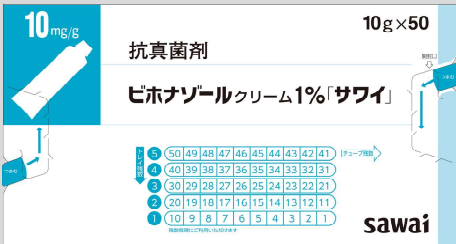
		10g×50本
製品箱	タイプ変更	-
	サイズ変更	-
	開封口の形状変更	○
	解体用ミシン目追加	○
	包装への取組みに伴う変更	○*2)

*マークのついていない変更に関しては、最終ページの「包装への取組みに伴う変更」をご参照下さい。
今回のお知らせで該当しない変更は、上記の表に「-」で示しております。

開始ロット／使用期限／出荷予定（※流通在庫状況により前後することがあります。）

包装単位	開始ロット	使用期限	出荷予定
10g×50本	X21Y01	2024年2月	2022年5月中旬

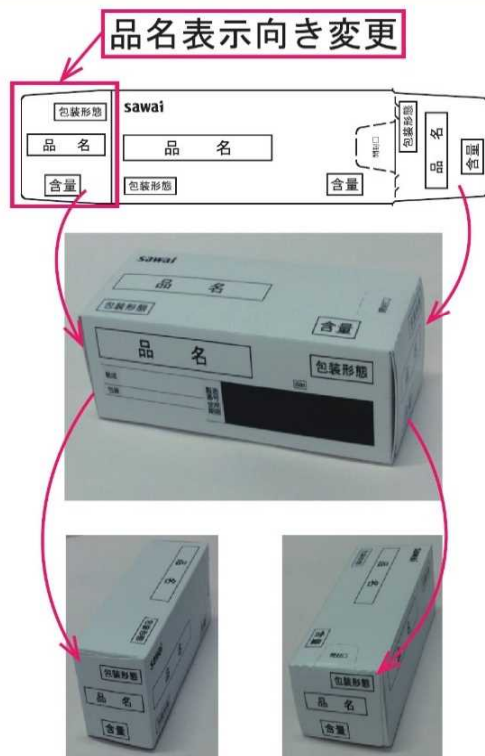
変更内容（詳細）

	変更前	変更後
製品箱	 ※実際の製品には封緘テープが貼付されています。	 ※実際の製品には封緘テープが貼付されています。

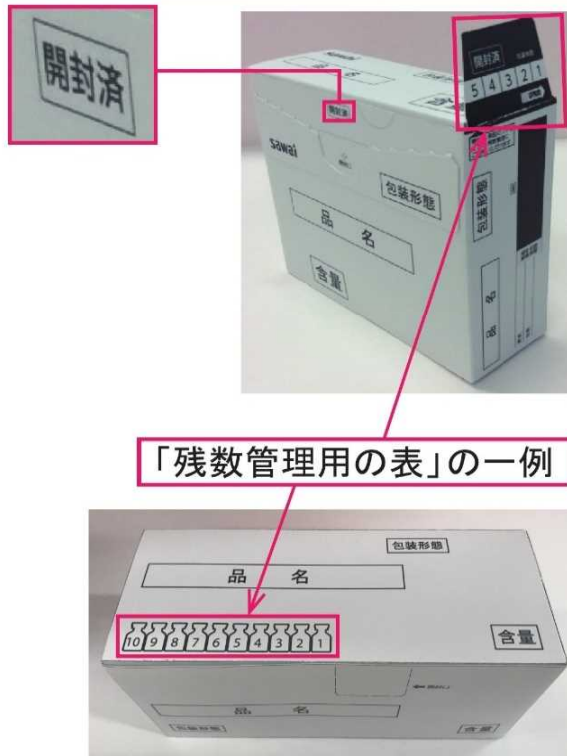
包装への取組みに伴う変更

(お知らせ文書発行品目に全ての変更が含まれるわけではありません。該当する変更内容は、1ページ目の「変更内容(概要)」をご参照下さい)

1) 短側面の表示の向きを変更



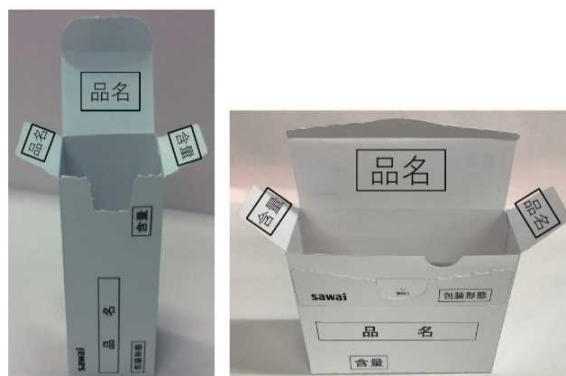
2) 「残数管理用の表」及び/又は「開封済」を表示



3) 開口部側のフラップに「品名」を表示



4) 裏面に「品名」及び/又は「含量」等を表示



以上